

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年3月8日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	南方基金 王博、银华基金 周晶、银华基金 吴文蔚、银华基金 向伊达	
会议时间	2024年3月8日 10:00-12:00	
会议地点	佰维存储三楼会议室	
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司一季度经营情况如何? A1: 公司一季度经营情况持续好转, 在手订单充足, 具体情况可关注公司后续披露的一季报。</p> <p>Q2. 公司目前已掌握哪些先进封装技术? A2: 公司掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺, 为 NAND Flash 芯片、DRAM 芯片和 SiP 封装芯片的大规模量产提供支持。</p> <p>Q3. 公司有哪些产品可用于汽车领域? 目前进展如何? A3: 公司积极布局开发 eMMC、UFS、LPDDR、车载 SSD、车载存储卡等车规级存储产品, 公司的产品主要应用于智能座舱、车载监控等, 目前已对国内头部车企和 Tier1 厂商进行送样测试。</p> <p>Q4. 当前公司的库存情况怎么样? A4: 整体来看, 公司当前的库存情况比较健康, 具体可关注公司后续披露的定期报告。</p>	
附件清单	无	
日期	2024年3月8日	
备注	接待过程中, 公司与投资者进行了充分的交流与沟通, 并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平, 没有出现未公开重大信息披露等情况。	